# BMEP586040

processore standalone, Modicon M580, 64 MB, 61 dispositivi Ethernet, 31 rack I/O remoti di X80 e Quantum





#### Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M580
Tipo prodotto	Modulo processore

### Caratteristiche tecniche

Numero di rack	8	
Local I/O processor capacity (discrete)	6144 I/O	
Local I/O processor capacity (analog)	1536 I/O	· ·
Number of application specific channel (local rack)	216	
I/O applicazione specifica	Cronodatazione precisa Controllo movimento SSI encoder HART Collegamento seriale Contatore	:
Controlli	Controllo processo	
Vie di controllo	Circuiti programmabili	
Tipo di connessione integrata	1 Ethernet TCP/IP per porta di servizio 2 Ethernet TCP/IP per device network USB tipo mini B	- - -
Numero di stazioni I/O remote	31 - 2 rack(s) per derivazione remotata (RIO)	
Numero di attrezzature distribuite	64	
Numero max di reti	6 modulo comunicazione Ethernet 16 modulo AS-Interface	
Servizio di comunicazione	Scanner RIO DIO scanner	:
Descrizione memoria	Espandibile flash, 4 GB per memoria dati Integrata RAM, 10 kB per system memory Integrata RAM, 64 MB per programma e dati	
Struttura applicazione	1 task master ciclica/periodica 128 task su evento 1 task fast periodica 2 task ausiliarie	

Cybersecurity	Certificato Achilles	
	DoS prevention	
	IPSec	
	SNMP logging	
	Syslog protocol support	
	Transport layer security	
	Audit trail	
	Embedded firewall	
	Firmware signature	
	Password di protezione	
	Indurimento porte	
	Secure communiction (HTTPS)	
	Security log	
Numero di istruzioni al ms	40 Kinst/ms 66% Booleano + 35% aritmetica in virgola mobile	
	50 Kinst/ms 100% Booleano	
Assorbimento di corrente	300 mA a 24 V CC	
Affidabilità MTBF	775000 H	
Marcatura	CE	

# Ambiente

Ambiente	
Resistenza alle vibrazioni	3 gn
Tenuta agli urti	30 gn
Temperatura ambiente	060 °C
Temperatura di stoccaggio	-4085 °C
Altitudine di funzionamento	02000 m 20005000 m con fattore di declassamento
Umidità relativa	595 % a 55 °C senza condensa
Grado di protezione IP	IP20
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Marina mercantile
Norme	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G
Caratteristiche ambientali	Hazardous location classe I divisione 2
Alimentazione	Alimentazione interna tramite rack
LED di stato	1 LED (verde) processore in funzione (RUN) 1 LED (Rosso) guasto del processore o del sistema (ERR) 1 LED (Rosso) guasto modulo I/O (I/O) 1 LED (verde) download in progress (DL) 1 LED (Rosso) memory card or CPU flash fault (BACKUP) 1 LED (verde/rosso) ETH MS (Ethernet port configuration status) 1 LED (verde/rosso) Eth NS (Ethernet network status) 1 LED (verde) I/O values overrided by user (FORCED IO)
Peso prodotto	0,849 kg

# Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	17,500 cm
Confezione 1: profondità	25,000 cm
Confezione 1: peso	875,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,738 kg

# Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> Sì
Informazioni ambientali	<sup>™</sup> Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

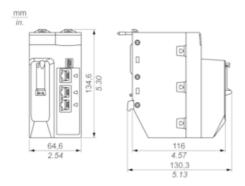
# Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

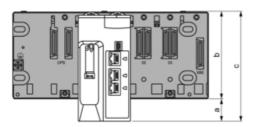
# Scheda prodotto Disegni dimensionali

# BMEP586040

#### Solo modulo CPU

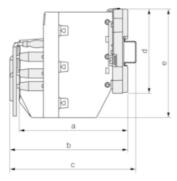


#### Moduli installati su rack



- a: Spazio aggiuntivo sotto il rack adeguato all'altezza della CPU. Per un rack X Bus, il valore è 30,9 mm (1,217 pollici.); per un rack Ethernet, il valore è 29,49 mm (1,161 pollici.).
- b: Altezza del rack. Per un rack X Bus, l'altezza è 103,7 mm; per un rack Ethernet, l'altezza è 105,11 mm (4,138 in.).
- c: l'altezza del rack locale principale, 134,6 mm (5,299 in.)

#### Moduli e cavi installati nel cabinet



- a: profondità del cabinet: 135 mm (5,315 in.)
- b: cablaggio + profondità del modulo: > 146 mm (5,748 in.)
- c: cablaggio + modulo + profondità guida DIN: > 156 mm (6,142 in.)
- d: altezza del rack: per un rack X Bus 103,7 mm (4,083 pollici); per un rack Ethernet, 105,11 mm (4,138 pollici)
- e: altezza del modulo: 134,6 mm (5,299 in.)